PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-100213

(43) Date of publication of application: 04.04.2003

(51)Int.CI.

H01J 9/24 H01J 11/02

(21)Application number: 2002-030382

(71)Applicant: DAINIPPON PRINTING CO LTD

(22)Date of filing:

07.02.2002

(72)Inventor: ASAHI KOICHI

(30)Priority

Priority number : 2001214744

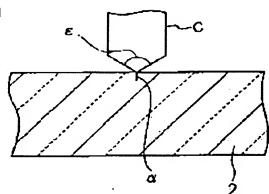
Priority date: 16.07.2001

Priority country: JP

(54) CUTTING METHOD OF GLASS PLATE AND MANUFACTURING METHOD OF REAR PLATE FOR PLASMA DISPLAY PANEL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent generation of cullet. SOLUTION: This cutting method is applied to a glass plate 2 made of high strain-temperature glass, and at first water-soluble organic solvent is coated beforehand on a portion to be cut, and at second the glass plate 2 is slightly cut into by a cutter C to make a notched line α , and then is cut in two along the notched line α . Water-soluble organic solvent is applied beforehand to a portion to be cut, resulting in prevention of cullet. By applying this cutting method to manufacturing process with multi-face adhesion of a rear panel for a plasma display panel, no such stain as in applying oil is marked and no such trouble occurs as a heat treatment on a post-process.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

30.08.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

... [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-100213 (P2003-100213A)

(43)公開日 平成15年4月4日(2003.4.4)

| (51) Int.Cl.7 | 識別記号 | FΙ | テーマコード(参考) |
|---------------|------|--------------|------------|
| H 0 1 J 9/24 | | H 0 1 J 9/24 | A 5C012 |
| 11/02 | | 11/02 | B 5C040 |

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 6 頁)

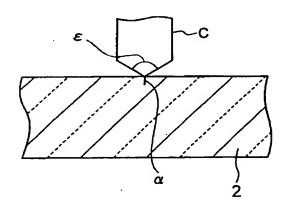
| (21)出願番号 特願2002-30382(P2002-30382) (71)出願人 000002897 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 (72)発明者 旭 晃一 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 (32)優先日 平成13年7月16日(2001.7.16) 大日本印刷株式会社内 (33)優先権主張国 日本(JP) (74)代理人 100111659 弁理士 金山 聡 Fターム(参考) 50012 AA09 BB01 50040 FA01 FA04 GA09 CB03 CB14 | | | • |
|--|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
| (22)出願日 平成14年2月7日(2002.2.7) 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 (72)発明者 旭 晃一 (31)優先権主張番号 特願2001-214744(P2001-214744) 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 (72)発明者 旭 晃一 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 大日本印刷株式会社内 (33)優先権主張国 日本 (JP) (74)代理人 100111659 弁理士 金山 聡 Fターム(参考) 50012 AA09 BB01 50040 FA01 FA04 GA09 CB03 CB14 | (21)出願番号 | 特願2002-30382(P2002-30382) | (71) 出願人 000002897 |
| (72)発明者 旭 晃一 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 (32)優先日 平成13年7月16日(2001.7.16) (33)優先権主張国 日本(JP) (74)代理人 100111659 弁理士 金山 聡 Fターム(参考) 50012 AA09 BB01 50040 FA01 FA04 GA09 CB03 CB14 | | | 大日本印刷株式会社 |
| (31) 優先権主張番号 特願2001-214744 (P2001-214744) 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 (32) 優先日 平成13年7月16日 (2001.7.16) 大日本印刷株式会社内 (33) 優先権主張国 日本 (JP) (74) 代理人 100111659 弁理士 金山 聡 Fターム(参考) 50012 AA09 BB01 50040 FA01 FA04 GA09 CB03 CB14 | (22)出願日 | 平成14年2月7日(2002.2.7) | 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 |
| (31) 優先権主張番号 特願2001-214744 (P2001-214744) 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 (32) 優先日 平成13年7月16日 (2001.7.16) 大日本印刷株式会社内 (33) 優先権主張国 日本 (JP) (74) 代理人 100111659 弁理士 金山 聡 Fターム(参考) 50012 AA09 BB01 50040 FA01 FA04 GA09 CB03 CB14 | | | (72) 発明者 旭 晃一 |
| (32) 優先日 平成13年7月16日(2001.7.16) 大日本印刷株式会社内 (33) 優先権主張国 日本 (JP) (74) 代理人 100111659 | (31)優先権主張番号 | 特爾2001-214744(P2001-214744) | |
| (33)優先権主張国 日本(JP) (74)代理人 100111659 弁理士 金山 聡 Fターム(参考) 50012 AA09 BB01 50040 FA01 FA04 GA09 CB03 CB14 | | , | |
| 弁理士 金山 聡 Fターム(参考) 50012 AA09 BB01 50040 FA01 FA04 GA09 CB03 CB14 | | | |
| Fターム(参考) 50012 AA09 BB01 50040 FA01 FA04 GA09 CB03 CB14 | (33)優先權主張国 | 日本 (JP) | (74)代理人 100111659 |
| 50040 FA01 FA04 GA09 GB03 GB14 | | | 弁理士 金山 聡 |
| | | | Fターム(参考) 50012 AA09 BB01 |
| MA23 | | | 50040 FA01 FA04 GA09 GB03 GB14 |
| | | | MA23 |
| | | | |
| | | | |
| | | | i |

(54) 【発明の名称】 ガラス板切断方法ならびにプラズマディスプレイパネル用背面板の製造方法

(57)【要約】

【課題】 切断時のカレット発生を防止すること。

【解決手段】 高歪点ガラスからなるガラス板2の切断方法であって、切断する部位に予め水に可溶な有機溶剤を塗布した後にカッターとにて切込線αを入れ、その切込線αのところで折り割りを行うようにする。切断する部位に予め水に可溶な有機溶剤を塗布することで、切断時のカレット発生を防止することができる。そして、切断後の水洗にて溶剤成分を除去できるので、プラズマディスプレイパネル用背面板を多面付けで製造する工程に適用することにより、オイルを塗布した場合のように染みとなったり、後工程の熱処理が問題となるようなことがない。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 高歪点ガラスからなるガラス板の切断方 法であって、切断する部位に予め水に可溶な有機溶剤を 塗布した後にカッターにて切込線を入れ、その切込線の ところで折り割りを行うことを特徴とするガラス板切断 方法。

1

【請求項2】 高歪点ガラスからなるガラス板の切断方 法であって、切断する部位に予め水に可溶な有機溶剤を 塗布した後にカッターにて切込線を入れ、該有機溶剤が 乾く前に、その切込線のところで折り割りを行うことを 10 特徴とするガラス板切断方法。

【請求項3】 有機溶剤として、大気圧での沸点が10 0℃以上のアルコールを使用することを特徴とする請求 項1もしくは2のいずれかに記載のガラス板切断方法。

【請求項4】 カッターの刃先角度が140~160度 であることを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに 記載のガラス板切断方法。

【請求項5】 高歪点ガラスからなる1枚のガラス基板 に、電極、誘電体及びリブの各構成要素を2画面以上の 有機溶剤を塗布してからカッターにて切込線を入れ、そ の切込線のところで折り割りを行うことで、それぞれの 面に分けるようにガラス基板を切断した後、個々のガラ ス基板の少なくとも切断部近傍を水洗してから、蛍光体 層の形成を行うことを特徴とするプラズマディスプレイ バネル用背面板の製造方法。

【請求項6】 ガラス基板の切断後に、切断端面の面取 り及びコーナーカット処理を行うことを特徴とする請求 項5 に記載のプラズマディスプレイパネル用背面板の製 造方法。

【請求項7】 高歪点ガラスからなる1枚のガラス基板 に、電極、誘電体、リブ及び蛍光体層の各構成要素を2 画面以上のバターンで形成した後、切断する部位に予め 水に可溶な有機溶剤を塗布してからカッターにて切込線 を入れ、その切込線のところで折り割りを行うことで、 それぞれの面に分けるようにガラス基板を切断した後、 個々のガラス基板の少なくとも切断部近傍を水洗すると とを特徴とするプラズマディスプレイパネル用背面板の 製造方法。

【請求項8】 ガラス基板の切断後に、切断端面の面取 り及びコーナーカット処理を行うことを特徴とする請求 項7 に記載のプラズマディスプレイパネル用背面板の製 造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、髙歪点ガラスから なるガラス板を切断する方法に関するものであり、さら には高歪点ガラスをガラス基板に用いるプラズマディス プレイパネル (以下、PDPと記す) の背面板の製造方 法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】一般にPDPは、2枚の対向するガラス 基板にそれぞれ規則的に配列した一対の電極を設け、そ の間にNe、Xe等を主体とするガスを封入した構造に なっている。そして、これらの電極間に電圧を印加し、 電極周辺の微小なセル内で放電を発生させることによ り、各セルを発光させて表示を行うようにしている。情 報表示をするためには、規則的に並んだセルを選択的に 放電発光させる。このPDPには、電極が放電空間に露 出している直流型(DC型)と絶縁層で覆われている交 流型(AC型)の2タイプがあり、双方とも表示機能や 駆動方法の違いによって、さらにリフレッシュ駆動方式 とメモリー駆動方式とに分類される。

【0003】図1にAC型PDPの一構成例を示してあ る。との図は前面板と背面板を離した状態で示したもの で、図示のように2枚のガラス基板1、2が互いに平行 に且つ対向して配設されており、両者は背面板となるガ ラス基板2上に互いに平行に設けられたストライプ状の リブ3により一定の間隔に保持されるようになってい パターンで形成した後、切断する部位に予め水に可溶な 20 る。前面板となるガラス基板 1 の背面側には維持電極で ある透明電極4とバス電極である金属電極5とで構成さ れる複合電極が互いに平行に形成され、これを覆って誘 電体層6が形成されており、さらにその上に保護層7 (MgO層) が形成されている。また、背面板となるガ ラス基板2の前面側には前記複合電極と直交するように リブ3の間に位置してアドレス電極8が互いに平行に形 成され、必要に応じてその上に誘電体層9が形成されて おり、さらにリブ3の壁面とセル底面を覆うようにして 蛍光体層 10が設けられている。

> 【0004】CのAC型PDPは面放電型であって、前 面板上の複合電極間に交流電圧を印加し、空間に漏れた 電界で放電させる構造である。この場合、交流をかけて いるために電界の向きは周波数に対応して変化する。そ してこの放電により生じる紫外線により蛍光体層10を 発光させ、前面板を透過する光を観察者が視認するよう になっている。

【0005】上記の如きPDPの背面板は、ガラス基板 2の上にアドレス電極8を形成し、それを覆うように誘 電体層9を形成した後、リブ3を形成してそのリブ3の 間に蛍光体層10を設けることで製造される。アドレス 電極8の形成方法としては、真空蒸着法、スパッタリン グ法、メッキ法、厚膜法等によってガラス基板2上に電 極材料の膜を形成し、これをフォトリソグラフィー法に よってバターニングする方法と、厚膜ベーストを用いた スクリーン印刷法によりパターニングする方法とが知ら れている。また、誘電体層9はスクリーン印刷等により 形成される。リブ3はスクリーン印刷による重ね刷り、 或いはサンドブラスト法等によってバターン形成され

【0006】蛍光体層 10は、リブ3の間に赤(R)、

40

3

緑(G)、青(B)の各色用の蛍光体ベーストを選択的 に充填した後、乾燥させてから焼成することで形成され ており、従来その蛍光体ベーストの充填にはスクリーン 印刷が採用されている。すなわち、蛍光体ベーストをスクリーン印刷でリブ間に選択的に充填して乾燥させる工程を3回繰り返し、その後で焼成するようにしている。 ところが、PDPの高精細化及び大面積化に伴い、それ に対応したスクリーン版を使用する必要があるが、このようなスクリーン版は、伸びたり歪んだりするために、 背面板のガラス基板との位置合わせが難しく、蛍光体ベ 10 ーストの充填を正確に行えなくなってきている。

【0007】このようなことから、最近では、蛍光体ペーストをディスペンサー方式でリブ間に効率よく塗布することも行われている。このディスペンサー方式は、塗布方向と直角な方向に複数の吐出孔を有する塗布ヘッドを使用し、この塗布ヘッドを基板と対向させて相対的に移動させながら蛍光体ペーストをリブ間に塗布する方式であり、この方式によれば、複数の塗布ヘッドを組み込んだ塗布装置を使用することにより、蛍光体ペーストの3色同時塗布が可能である。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】上記したように、PD く、沸点が100℃以下の他のアルコールと混ぜた 溶剤としてもカレット発生防止に使用が可能である。 では、要素を有するため、その作製に際しては1枚のガラス基板に対して多くの複雑な工程を経る必要がある。 そこで、製造コスト削減のため、最近では多面付けによる基板作製が主流となってきている。この多面付けとしては、図2~図4に例示するようなパターンでの面付け か一般的であるが、いずれにしても最終工程の後か或い が一般的であるが、いずれにしても最終工程の後か或い は何処かの時点でそれぞれの面に分けるようにガラス基 30 は140~160度の範囲で用いるのが好ましい。 【0015】このようなガラス板切断方法を適用を 10015】このようなガラス板切断方法を適用を 10015】このようなガラス板切断方法を適用を 10015】このようなガラス板切断方法を適用を 2015】このようなガラス板切断方法を適用を 2015】このようなガラス板切断方法を適用を 2015】このようなガラス板切断方法を適用を 2015】このようなガラス板切断方法を適用を 2015】このようなガラス板切断方法を適用を 2015】このようなガラス板切断方法を適用を 2015】このようなガラス板切断方法を適用を 2015】このようなガラス板切断方法を適用を 2015】このようなガラス板切断方法を適用を 2015】このようなガラス板切断方法を 2015

【0009】通常、この面ごとの切断は、図5に示すような円盤状のカッターCを使用してガラス基板2に切込線αを入れ、その切込線αのところで折り割りを行う手順で行われる。ところが、PDPのガラス基板に用いる高歪点ガラスは、切込線を入れる時にカレットと呼ばれる割れができて小さなカケラを生じる上に、切断面が綺麗にならない。そこで、このカレット発生を防止するため、切断する部位に予め灯油等のオイルを塗布することが一般的に行われている。

【0010】しかしながら、PDP用背面板を構成するガラス基板を切断するに際して、切断する部位にオイルを塗布すると、構成要素に影響を与えないためには水洗しか行えないので、オイルを完全に除去することができず、染みとなって残ったり、後工程の熱処理での問題が懸念される。

[0011]

【課題を解決するための手段】上記の問題点を解決するために、本発明は、高歪点ガラスからなるガラス板をカッターにて切断するに際して、カレット発生を防止する

ことができるとともに、切断部の面取り加工後に水洗により除去できるような液体を切断する部位に塗布することとしている。そして、このような液体を塗布することにより、カレット発生を防止することができ、またPDPの構成要素に影響を与えることなくその液体を洗浄することができる。

[0012]

【発明の実施の形態】本発明のガラス板切断方法は、高 歪点ガラスからなるガラス板の切断方法であって、切断 する部位に予め水に可溶な有機溶剤を塗布した後にカッ ターにて切込線を入れ、その切込線のところで折り割り を行うようにしたものである。

【0013】そして、上記のガラス板切断方法におい て、有機溶剤としては、大気圧での沸点が100℃以上 のものであることが要求される。すなわち、沸点が10 ○℃よりも低いと、塗布してから切断するまでの間に揮 発してしまい、カレット発生防止の効果がなくなるから である。この条件を満たす有機溶剤の中でも、大気圧で の沸点が100℃以上のアルコールを使用することが好 ましい。大気圧での沸点が100℃以上のアルコール は、単独に使用することで良好な結果を示すだけでな く、沸点が100℃以下の他のアルコールと混ぜた混合 溶剤としてもカレット発生防止に使用が可能である。 【0014】また、上記のガラス切断方法において、カ ッターの刃先角度としては、カッターの刃先角度が小さ いと、ガラス板への切込線が深くなり、カレットが発生 し易くなる。一方、刃先角度が大きすぎると、ガラス板 への切込線が入りにくく、折り割りがうまくいかない場 合が多くなる。したがって、カッターの刃先角度として

【0015】このようなガラス板切断方法を適用する好ましい具体例として、前述したように、PDP用背面板を多面付けで作製する場合がある。すなわち、多面付けで作製したPDP用背面板は、最終工程の後か或いは何処かの時点でそれぞれの面に分けるようにガラス基板を切断する必要があり、このガラス基板の切断に上記のガラス板切断方法を適用するのである。

【0016】上記のガラス板切断方法を適用したPDP用背面板の第1の製造方法は次のようである。すなわち、高歪点ガラスからなる1枚のガラス基板に、電極、誘電体及びリブの各構成要素を2画面以上のパターンで形成した後、切断する部位に予め水に可溶な有機溶剤を塗布してからカッターにて切込線を入れ、その切込線のところで折り割りを行うことで、それぞれの面に分けるようにガラス基板を切断した後、個々のガラス基板の少なくとも切断部近傍を水洗してから、蛍光体層の形成を行うものである。そして、この場合も、ガラス基板の切断後に、切断端面の面取り及びコーナーカット処理を行うことが好ましい。

【0017】蛍光体層はボーラスで比較的軟らかいた

め、ガラスの破片が食い込んで水洗では取れないことが ある。そこで、この第1の製造方法のように、ガラス基 板を切断して水洗を行ってから蛍光体層を形成すること で、切断時に生じるガラスの破片が蛍光体層に食い込ん で取れなくなるという事態をなくすことができる。

【0018】上記のガラス板切断方法を適用したPDP 用背面板の第2の製造方法は次のようである。 すなわ ち、高歪点ガラスからなる1枚のガラス基板に、電極、 誘電体、リブ及び蛍光体層の各構成要素を2画面以上の パターンで形成した後、切断する部位に予め水に可溶な 10 有機溶剤を塗布してからカッターにて切込線を入れ、そ の切込線のところで折り割りを行うことで、それぞれの 面に分けるようにガラス基板を切断した後、個々のガラ ス基板の少なくとも切断部近傍を水洗するものである。 そして、ガラス基板の切断後に、切断端面の面取り及び コーナーカット処理を行うことが好ましい。

【0019】との第2の製造方法では、全ての構成要素 を一括で形成してからガラス基板をそれぞれの面ごとに 切断するため、生産効率は目に見えて高くなる。特に、 図2~図4に示す如く、隣接する面におけるリブ3が同 20 【0021】 一直線上に位置するようにパターンを配置しておき、蛍米

* 光体ペーストの塗布をディスペンサー方式により行うよ うにすれば、隣接する面で連続して塗布を行うことがで き、非常に効率が高くなる。

[0020]

【実施例】ガラス板として、1600mm×1000m m、厚さ2.8mmの髙歪点ガラス(旭硝子製「PD2 00」)を準備し、これを切断することとした。具体的 には、表1の左欄に示す数種類の溶剤を使用し、それぞ れガラス板の切断する部位に塗布してからカッターにて 切込線を入れ、その切込線のところで折り割りを行って ガラス板を切断した。そして、溶剤を塗布しない場合 と、各溶剤を塗布したそれぞれの場合について、カレッ トの発生、水洗での溶剤除去について評価を行った。カ ッターCとしては、図6に示すように、表面にダイヤモ ンド粉末を付着させた直径5mmの回転する円形刃先を 用い、溶剤を塗布する場合は、カッター支持部11に設 けられた溶剤用配管12を通して加圧しながら溶剤13 を塗布した後に、カッターCを回転させながらガラス板 に切込線を入れた。結果は表1に示すようである。

【表1】

| 溶剤 | 沸点 | カレット | 水への | 水洗での | |
|-------------|--------|------|-----|------------|--|
| | (℃) | 発生防止 | 溶解性 | 溶剤除去 | |
| なし | | × | J | _ | |
| 水 | 100 | × | J | 0 | |
| メタノール | 64.51 | × | 0 | 0 | |
| エタノール | 78.32 | × | 0 | 0 | |
| イソプロピルアルコール | 82.4 | × | 0 | 0 | |
| プロバルギルアルコール | 115 | 0 | 0 | 0 | |
| プロピレングリコール | 187.3 | 0 | 0 | 0 | |
| エチレングリコール | 197.85 | 0 | 0 | 0 | |
| グリセリン | 290 | 0 | 0 | Q . | |
| αーテルビネオール | 219 | 0 | × | × | |
| 灯油 | | 0 | × | × | |
| 混合溶剤A | | 0 | 0 | 0 | |
| 混合溶剤B | | 0 | 0 | 0 | |

混合溶剤Aはエチレングリコール:イソプロビルアルコール=9:1(容量比) 混合溶剤Bはプロピレングリコール:イソプロピルアルコール=9:1(容量比)

【0022】との表1から分かるように、水に可溶でし かも大気圧での沸点が100℃以上の有機溶剤を使用し てガラス板の切断を行った場合が、カレット発生防止が 良好で、水洗での除去が良好であった。

【0023】表1が示すように、大気圧での沸点が10 0℃以上のアルコールは、単独で使用することができる だけでなく、沸点が100°C以下の他のアルコールと混 ぜた混合溶剤としても使用が可能であった。

【0024】また、良好な結果を得たプロピレングリコ ールを用いて、図5に示すように、カッターCの刃先角 度εを変えた場合の、ガラス板(旭硝子製「PD20 0」)のカレット発生防止と折り割りの安定性について 評価を行った。結果を表2に示す。

[0025]

【表2】

7

| カッター刃先角度 | カレット発生防止 | 折り割り安定性 |
|----------|----------|---------|
| 120度 | × | 0_ |
| 130度 | × | 0 |
| 135度 | × | O . |
| 140度 | 0 | 0 |
| 145度 | Q | 0 |
| 150度 | Q | 0 |
| 155度 | 0 | 0 |
| 160度 | 0 | 0 |
| 165度 | 0 | × |
| 170度 | 0 | × |

【0026】表2から分かるように、カッターの刃先角 度が140~160度でガラス板の切断を行った場合 に、カレット発生が防止され、折り割りも安定的に行え た。

[0027]

【発明の効果】以上説明したように、本発明のガラス板 切断方法によれば、切断する部位に予め水に可溶な有機 20 溶剤を塗布することで、切断時のカレット発生を防止す ることができる。そして、切断後の水洗にて溶剤成分を 除去できるので、PDP用背面板を多面付けで製造する 工程に適用することにより、オイルを塗布した場合のよ うに染みとなったり、後工程の熱処理が問題となるよう なことがない。

【図面の簡単な説明】

【図1】プラズマディスプレイパネルの一例をその前面 板と背面板とを離間状態で示す斜視図である。

【図2】プラズマディスプレイパネル用背面板を2面付 30 13 溶剤 けで作製する場合のパターンを例示した説明図である。 【図3】プラズマディスプレイパネル用背面板を3面付 けで作製する場合のパターンを例示した説明図である。

【図4】プラズマディスプレイパネル用背面板を4面付米

* けで作製する場合のパターンを例示した説明図である。

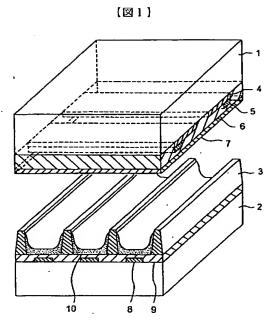
【図5】ガラス基板にカッターで切込線を入れる様子を 示す説明図である。

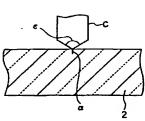
【図6】カッターの断面模式図である。

【符号の説明】

- 1、2ガラス基板
- 3 リブ
 - 4 維持電極
 - 5 バス電極
 - 6 誘電体層
 - 保護層
 - 8 アドレス電極
 - 9 誘電体層
 - 10 蛍光体層
 - 11 カッター支持部
 - 12 溶剤用配管
- - C カッター
 - α 切込線
 - カッターの刃先角度

[図2] 【図3】 【図4】





【図5】

